



## 中堅・中小企業製造業の経営者・技術担当者のための モノづくり「近畿大学技術懇親会」を開催！

平成 26 年（2014 年）6 月 3 日（火）東大阪キャンパスにて

近畿大学リエゾンセンター（大阪府東大阪市）は、中堅・中小企業製造業の経営者・技術担当者などのための「近畿大学技術懇親会～モノづくりのための加工技術～」を平成 26 年（2014 年）6 月 3 日（火）に東大阪キャンパスにて開催いたします。

【目的】近年大きな注目を集めている「3Dプリンタ」「炭素繊維強化樹脂」さらにレーザーを用いて金属の耐久性を向上させる「レーザーピーニング」の研究に携わる本学教員の研究を開示することにより、新製品や新ビジネスのヒントを提供します。技術相談や共同研究の検討の場としてもご活用下さい。

### 【講演内容】

① 「金属 3D プリンタの現状と今後の展開」

講師：京極 秀樹（近畿大学工学部ロボティクス学科・教授）

※京極は、産官学が共同で最先端の高性能 3D プリンタを開発する国家プロジェクト「次世代 3D 積層造形技術総合開発機構」（4/1 発足、30 社参加）のリーダーを担当するこの分野の国内第一人者です。

② 「熱可塑性 CFRP の量産・再生のための加工技術」

講師：西藪 和明（近畿大学理工学部機械工学科・准教授）

③ 「レーザーピーニング技術の基礎と応用例」

講師：中野 人志（近畿大学理工学部電気電子工学科・教授）

### 「近畿大学技術懇親会」概要

■日 時：平成 26 年（2014 年）6 月 3 日（火）13：30～15：30

■場 所：近畿大学 東大阪キャンパス 東大阪市小若江 3-4-1

「11 月ホール」3 階「小ホール」

（近鉄大阪線長瀬駅徒歩約 10 分、奈良線八戸ノ里駅徒歩約 20 分）

■主 催：近畿大学リエゾンセンター / 公益財団法人 りそな中小企業振興財団

■申込方法：事業所名、参加者名、住所、電話、FAX、e-mail 記載の上、りそな中小企業振興財団（[staff@resona-fdn.or.jp](mailto:staff@resona-fdn.or.jp) または FAX 03-3444-9546）に送付